

台灣發明商品促進協會 函

地址：台北市松山區八德路二段400號7樓
承辦人：賴淑玲
電話：02-8772-3898
電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw

受文者：國立嘉義大學

發文日期：中華民國113年9月12日
發文字號：台發協字第1130091202號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：(文稿1_0091202A00_ATTCH2.docx、文稿1_0091202A00_ATTCH3.docx、文稿1_0091202A00_ATTCH4.pdf、文稿1_0091202A00_ATTCH1.pdf)

主旨：本協會舉辦「2024第11屆KIDE高雄國際發明暨設計展」，
敬邀 貴校師生蒞臨參訪，以提升學生對創新發明的學習
興趣。

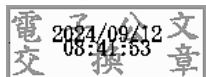
說明：

- 一、本展覽是全台唯一全程以英語進行的發明型展覽，匯聚來自30個國家的400多件創新發明品，展現國際化發明能量。
- 二、參展者包括擁有豐富市場經驗的專業廠商及富有創新思維的年輕學子，參訪者可藉此機會了解全球科技發展趨勢及市場需求，進一步啟發創新思維。
- 三、參訪時間：113年12月6日(五)下午2點至5點。
- 四、展覽地點：高雄展覽館。
- 五、展覽地址：高雄市前鎮區成功二路39號。

正本：國立臺灣海洋大學、國立政治大學、國立臺灣大學、國立臺灣大學計算機及資訊網路中心、國立臺灣師範大學、國立陽明交通大學、國立臺北藝術大學、國立臺北教育大學、臺北市立大學、東吳大學、中國文化大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、大同大學、臺北醫學大學、康寧學校財團法人康寧大學、國立臺灣戲曲學院、國立臺北護理健康大學、國立臺北商業大學、國立臺北大學、國立臺灣藝術大學、馬偕學校財團法人馬偕醫學院、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、淡

江大學學校財團法人淡江大學、華梵大學、真理大學、國立體育大學、國立中央大學、中原大學、長庚大學、元智大學、開南大學、國立清華大學、玄奘大學、中華大學學校財團法人中華大學、國立聯合大學、國立臺中教育大學、國立臺灣體育運動大學、國立中興大學、國立中興大學計算機及資訊網路中心、東海大學、逢甲大學、靜宜大學、中山醫學大學、亞洲大學、國立彰化師範大學、大葉大學、明道學校財團法人明道大學、建國科技大學、國立暨南國際大學、國立嘉義大學、國立中正大學、南華大學、國立臺南藝術大學、國立臺南大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、長榮大學、國立中山大學、國立高雄師範大學、國立高雄大學、義守大學、高雄醫學大學、國立屏東大學、國立金門大學、國立宜蘭大學、佛光大學、國立東華大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、國立臺東大學、國立空中大學、高雄市立空中大學

副本：



施養隆 會長